

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2016-056

北京君正集成电路股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

1、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员无异议声明

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司负责人刘强、主管会计工作负责人叶飞及会计机构负责人(会计主管人员)李莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

半年度报告是否经过审计

是 否

公司简介

股票简称	北京君正	股票代码	300223
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张敏	白洁	
电话	010-56345005	010-56345005	
传真	010-56345001	010-56345001	
电子信箱	investors@ingenic.com	investors@ingenic.com	

2、主要财务会计数据和股东变化

(1) 主要财务会计数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	38,797,457.18	30,899,436.06	25.56%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	3,081,006.09	428,133.21	619.64%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-13,144,512.74	-3,109,996.35	322.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,119,371.74	3,127,900.74	-1,190.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.205	0.0188	-1,190.81%

股)			
基本每股收益 (元/股)	0.0185	0.0026	619.64%
稀释每股收益 (元/股)	0.0185	0.0026	619.64%
加权平均净资产收益率	0.28%	0.04%	0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.20%	-0.29%	-0.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产 (元)	1,110,211,726.84	1,126,307,071.49	-1.43%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	1,087,591,856.82	1,089,475,807.26	-0.17%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.5360	6.5473	-0.17%

非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,386,178.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,647,586.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,908.43	
减: 所得税影响额	2,859,154.01	
合计	16,225,518.83	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	16,639					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘强	境内自然人	21.17%	35,232,677	26,424,507		
李杰	境内自然人	13.56%	22,560,000	16,920,000	质押	14,860,000
洗永辉	境内自然人	5.46%	9,092,020	6,819,015		
张紧	境内自然人	5.46%	9,080,040	6,810,030		
晏晓京	境内自然人	1.75%	2,907,100	2,180,325	质押	270,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.73%	2,884,700	0		
许志鹏	境内自然人	1.62%	2,702,000	2,026,500		

刘飞	境内自然人	1.56%	2,595,900	1,946,925		
姜君	境内自然人	1.50%	2,495,000	1,946,250		
王成枢	境内自然人	1.23%	2,050,345	0	质押	608,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东刘强先生和李杰先生为一致行动人；刘强先生和刘飞先生为兄弟关系；除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

(3) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

报告期内，公司持续加强对新市场的推广力度，公司在智能手表、智能眼镜等领域继续跟进，深入拓展，积极协助重点客户进行产品研发。同时，公司产品在物联网、智能视频等领域的推广取得了良好进展，产品逐渐得到客户的认可，并进入批量销售阶段，有力推动了公司营业收入的增长。报告期内，公司实现营业总收入3,879.75万元，同比增长25.56%；实现净利润308.10万元，同比增长353.35%，其中归属于母公司股东的净利润308.10万元，同比增长619.64%。

具体来说，公司各方面的经营情况如下：

技术研发方面，公司根据市场的发展趋势，不断加强公司的技术研发和技术创新能力，密切关注新的技术方向和技术需求，持续进行核心技术的研发。报告期内，公司基本完成了Xburst2 CPU核的设计研发，并对相关模块进行了不断的优化。随着物联网、智能家居等新市场的发展，各类智能设备对芯片性能的要求不断提高，根据相关市场的需求变化趋势，公司基于Xburst2 CPU进行了芯片新产品的规划，并展开了相应的研发工作。同时，根据智能视频等领域的要求，公司加快推进VPU等其他核心IP技术的研发，不断提高SOC设计能力，强化公司在低功耗、前后端设计等方面的优势，增强公司芯片产品的市场竞争力。在加强芯片研发能力的同时，公司也在不断提高面向各个领域的整体解决方案的研发能力。在智能穿戴、智能眼镜及物联网等领域，公司持续优化相应的解决方案，支持重点客户进行个性化方案的研发，协助客户加快研发进度，推动客户产品更快地进入市场。基于公司芯片产品的各类方案在性能、功耗、稳定性等方面均显示了明显的竞争优势。

市场开拓方面，公司不断加强市场宣传和拓展的力度，通过展会、研讨会、论坛等各种方式进行产品的宣传推广，密切关注市场发展动态，深入挖掘新市场的发展机会。随着智能家居、物联网等市场的发展，各种智能硬件类产品不断涌现，为及时抓住新兴市场机会，针对目前市场中终端产品种类多、变化快的特点，公司继续强化各类开发平台的研发和推广，以帮助开发者更容易地基于公司的平台进行产品开发，缩短客户从产品开发到上市的时间。公司有望借助各类开发平台的推广进入更多的应用领域。

在经营管理方面，公司不断调整和优化经营管理体制，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，提高公司的整体管理水平。为进一步促进公司建立、健全长期有效的激励约束机制，充分调动公司管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司实施了股票期权激励计划，将部分高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员等共计99人纳入本次激励范围，报告期内公司完成了本次股票期权的授予登记工作。

报告期内，公司以自有资金人民币300万元对盛耀微电子继续增资，增资后持有其20%的股权；公司以自有资金人民币300万元对普得技术进行增资，增资后持有其4.29%的股权；公司以自有资金人民币10万元共同发起设立了北京捷联微芯科技有限公司，捷联微芯主要从事物联网无线互联芯片设计，面向智能家居、安防监控、可穿戴设备等应用领域，提供低功耗嵌入式物联芯片与解决方案。捷联微芯成立后各项研发工作进展顺利，根据捷联微芯的研发成果及后续的市场预期，综合考虑市场同类公司的情况，公司于报告期末以自有资金人民币990万元对其增资，增资后持有其20%的股权；公司以自有资金人民币291.17元共同发起设立了北京捷联无线科技中心（有限合伙），持有其0.1%的股权，捷联无线为捷联微芯的员工持股平台；为提高自有资金的利用效率，充分发挥产业优势和资本优势，公司以自有资金人民币4,000万元与柘领投资等合伙人共同投资设立产业投资基金，由于工商登记部门的临时性限制规定，该基金采取了将一家已设立的有限合伙企业北京柘量投资中心（有限合伙）变更为投资基金的方式设立，2016年7月，公司完成首期2,000万元的出资缴付。

在加快公司内生式发展的同时，公司也在不断寻求产业投资机会。报告期内，公司因拟购买北京豪威科技有限公司100%股权及一家在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司100%股权，公司股票于2016年6月2日下午开市起停牌，并于2016年7月1日和2016年7月29日分别发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》和《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，

对公司股票两次进行延期复牌。

报告期内，合肥君正完成了研发楼的建筑方案设计和建设项目的立项、环评、土地勘察、总体方案报批等工作，并已开工建设，目前各项建设工作进展顺利。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 报告期公司主营业务的构成

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
集成电路设计	34,688,075.95	18,226,817.96	47.46%	26.57%	36.20%	-3.71%
分产品						
微处理器芯片	28,585,702.02	13,465,630.54	52.89%	29.76%	30.32%	-0.20%
智能视频芯片	5,562,848.65	4,621,902.44	16.91%			
技术服务	218,301.88		100.00%	-78.37%		0.00%
其他	321,223.40	139,284.98	56.64%	-92.64%	-95.43%	26.48%
分地区						
广东地区	20,867,298.56	8,750,448.75	58.07%	6.65%	-1.32%	3.39%
香港地区						
其他地区	13,820,777.39	9,476,369.21	31.43%	76.32%	109.89%	-10.97%

注：公司首次公开发行股票时，根据当时的产品应用情况将应用行业分类为：消费电子、教育电子和移动互联网终端市场三类。近年来，电子行业市场发生了较大变化，教育电子和移动互联网终端市场在公司销售收入中所占比例逐年下降甚至消失，目前公司主要应用领域为各种消费类电子产品。由于电子市场需求变化和产品更新换代越来越快，各类新产品不断涌现，有些产品功能趋于融合，难以对其应用行业进行确定性和持续稳定的细分，且公司的芯片产品往往可以广泛应用于多类市场领域中，因此，根据目前公司的实际情况，参照同类上市公司的行业分类状况，公司对行业分类进行了调整，统一归集为集成电路设计。同时，将产品分类中的芯片类，根据芯片功能的不同细分为微处理器芯片和智能视频芯片两个类别。

(4) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(5) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

北京君正集成电路股份有限公司

法定代表人：刘强 _____

二〇一六年八月十一日